

東京エレクトロン

2011年3月期 第1四半期 決算説明会

2010年7月30日

資料取扱い上の注意

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



東京エレクトロン

2011年3月期 第1四半期決算概要

執行役員 原田 芳輝

2010年 7月30日



東京エレクトロン

2011年3月期 第1四半期決算(連結)

当第1四半期の業績

(単位:億円)

	2010年3月期				2011年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	対前年1Q増減
売上高	689	849	1,142	1,504	1,448	+110.2%
SPE	304	516	765	1,037	1,031	+238.9%
FPD/PVE	199	107	166	239	203	+1.8%
EC/CN	184	223	210	226	213	+15.6%
その他	0	1	0	1	0	+7.2%
売上総利益	111 (16.3%)	196 (23.1%)	322 (28.2%)	452 (30.1%)	491 (33.9%)	+338.8%
販管費	255	269	267	312	308	+52億円
営業利益	-143 (-20.9%)	-72 (-8.5%)	55 (4.8%)	139 (9.3%)	183 (12.6%)	+327億円
経常利益	-140	-51	65	151	190	+330億円
税前利益	-184	-78	37	147	192	+376億円
当期純利益	-110	-51	-0	71	147	+257億円

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

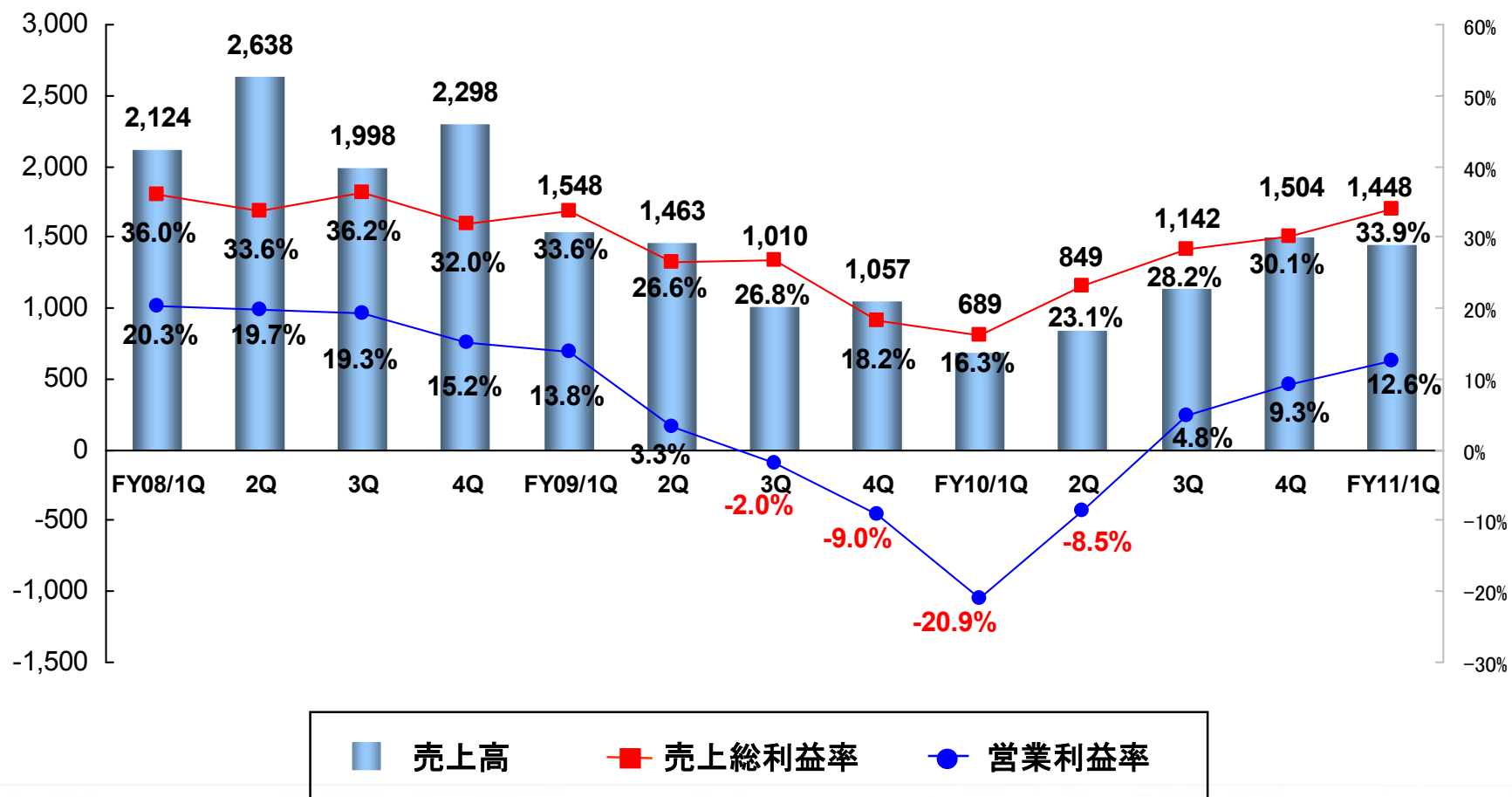
1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク
2. ()内は利益率
3. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。



2011年3月期 第1四半期決算(連結)

売上・利益率推移

(単位: 億円)



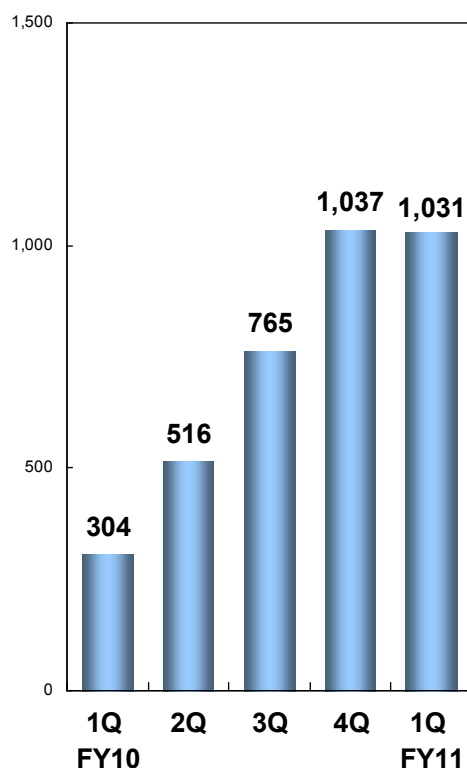
2011年3月期 第1四半期決算(連結)

部門別売上高

SPE

(半導体製造装置)

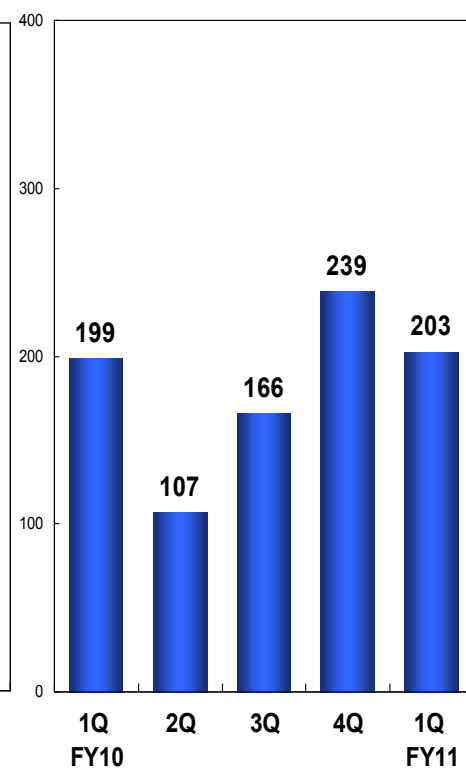
(単位:億円)



FPD/PVE

(FPD製造装置/
太陽電池製造装置)

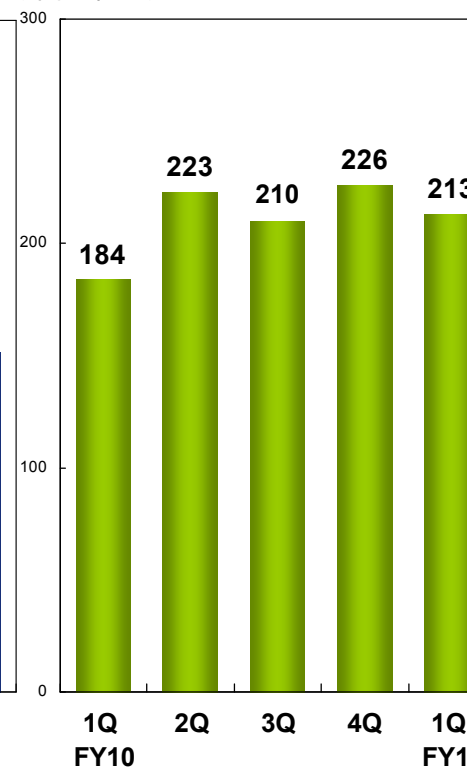
(単位:億円)



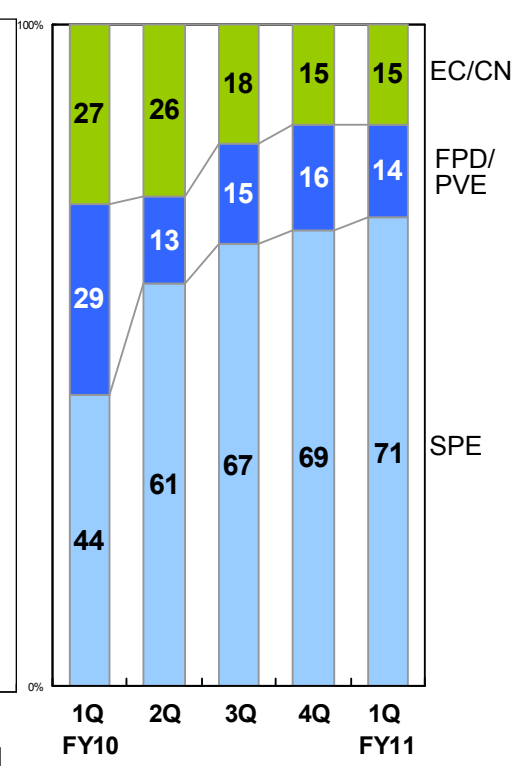
EC/CN

(電子部品・情報通信機器)

(単位:億円)



部門別構成比



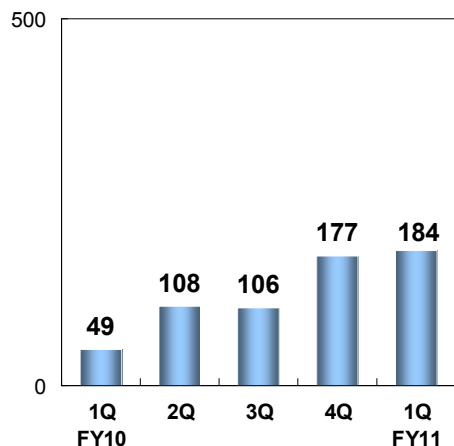
*上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります(FY11/1Q売上高0.9億円)。



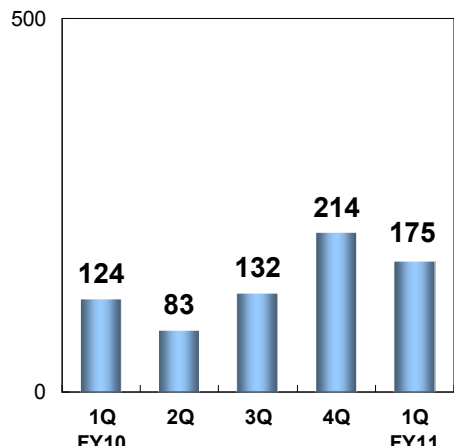
SPE部門地域別売上高

(単位:億円)

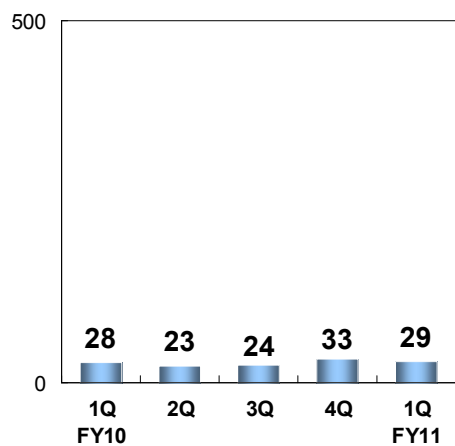
日本



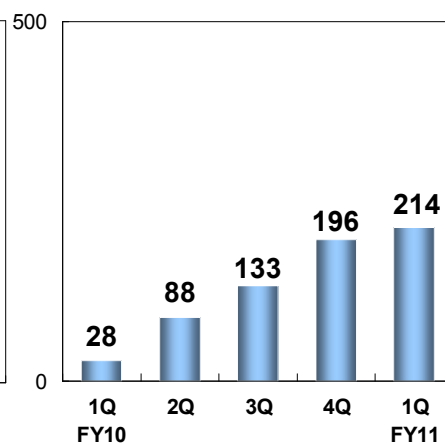
米国



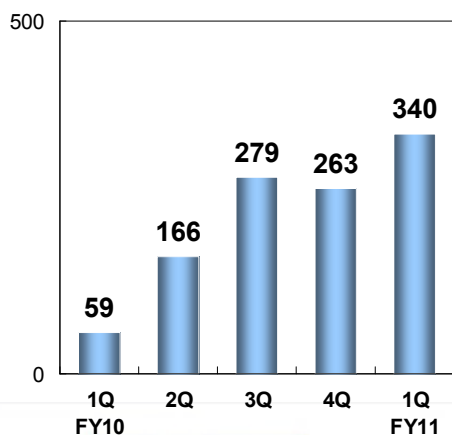
欧州



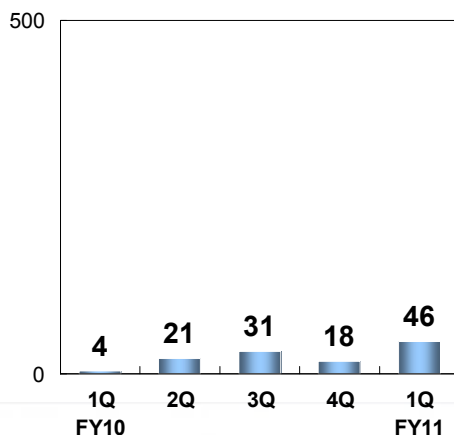
韓国



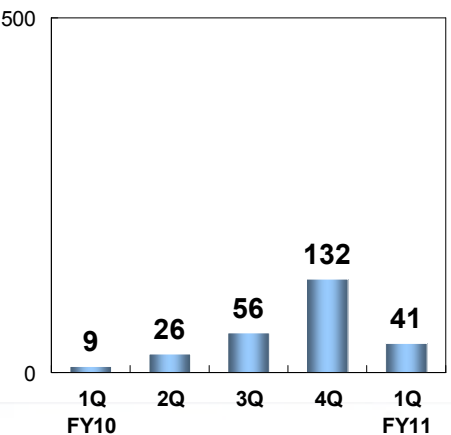
台湾



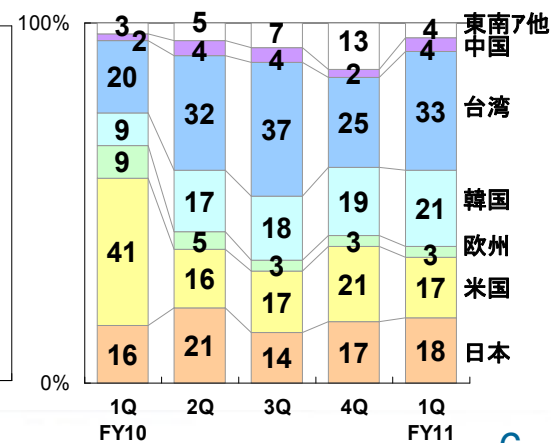
中国



東南アジア



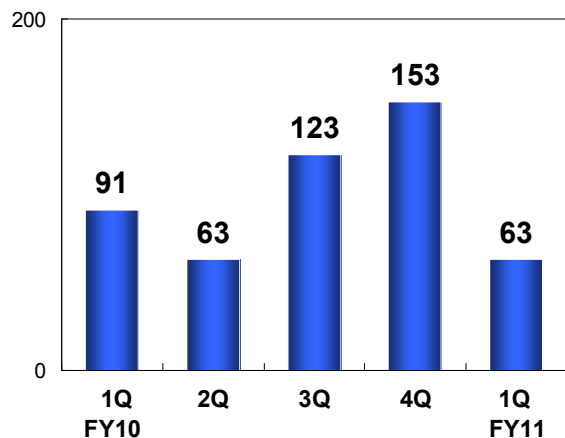
地域別構成比



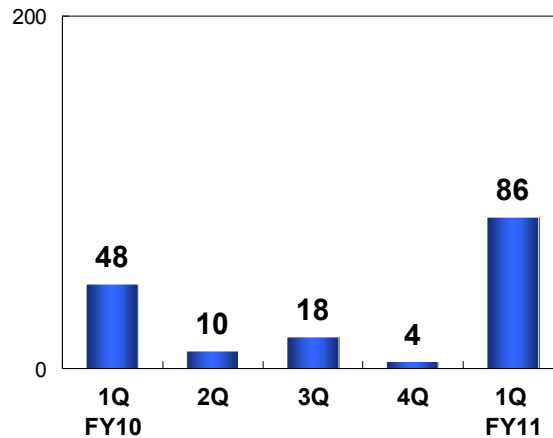
FPD/PVE部門地域別売上高

(単位:億円)

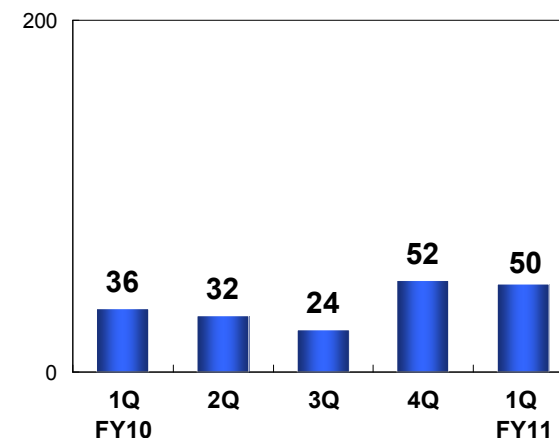
日本



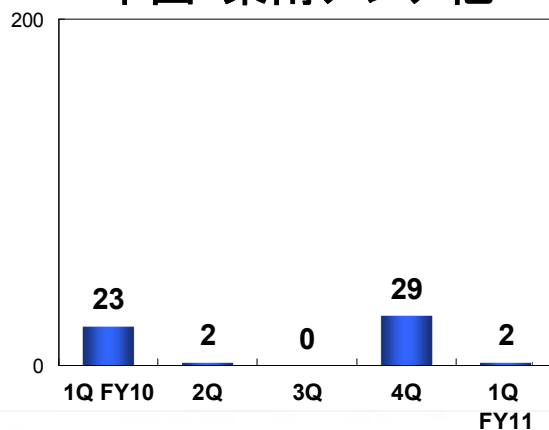
韓国



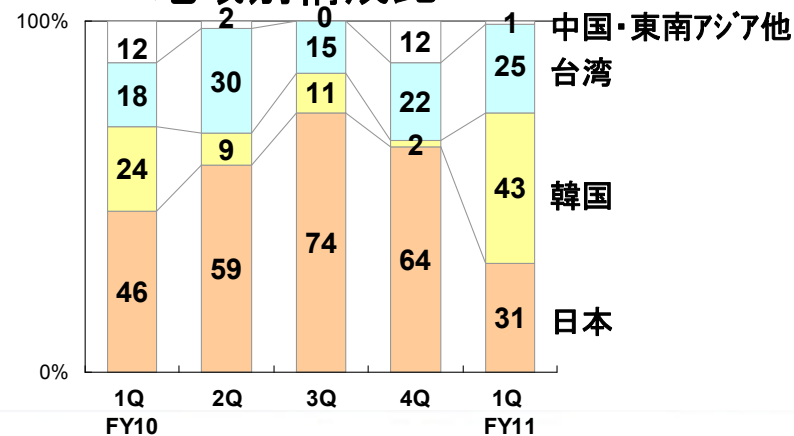
台湾



中国・東南アジア他

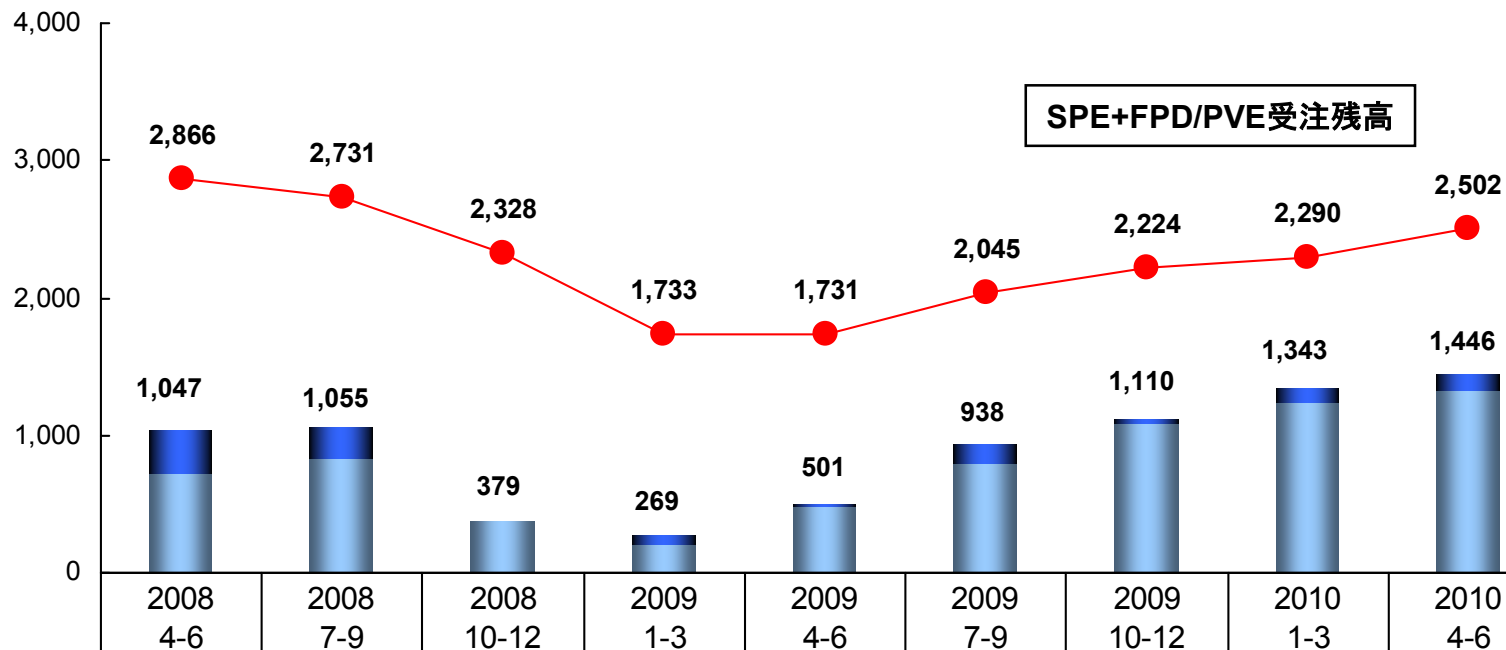


地域別構成比



四半期 SPE+FPD/PVE受注額, 受注残高

(単位: 億円)



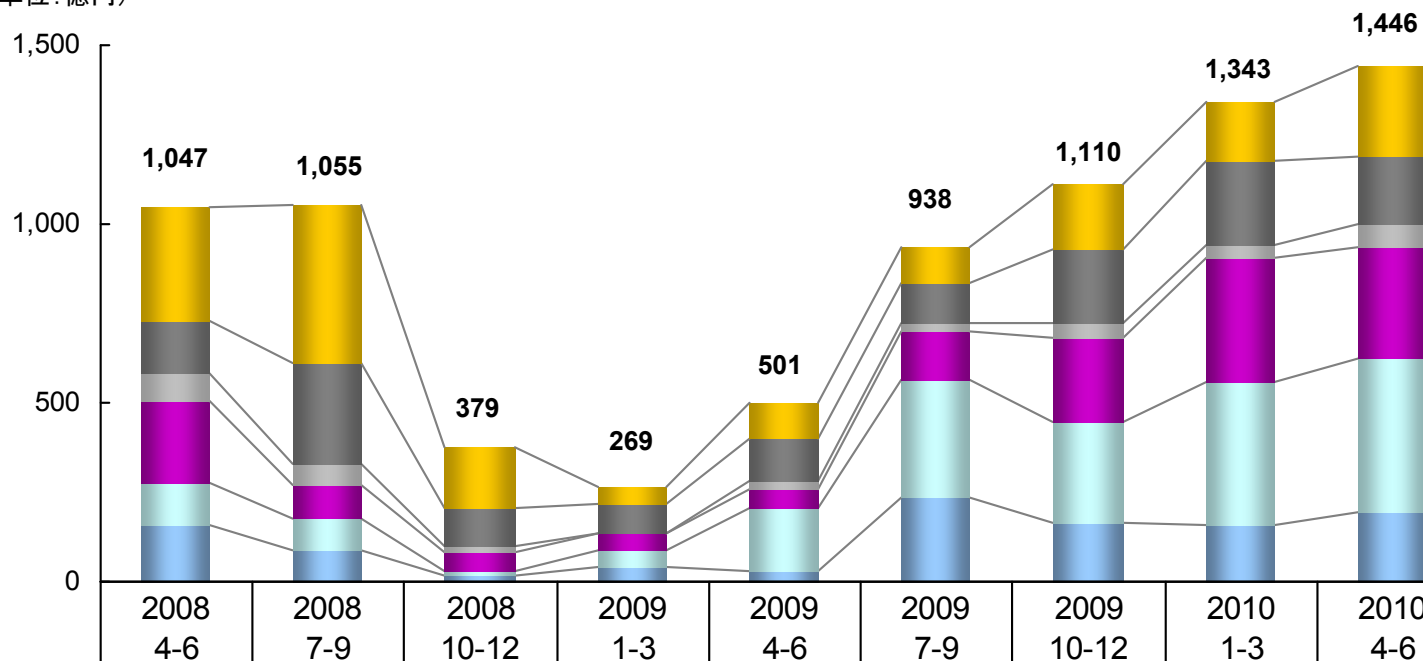
	2008 4-6	2008 7-9	2008 10-12	2009 1-3	2009 4-6	2009 7-9	2009 10-12	2010 1-3	2010 4-6
■ FPD/PV製造装置 受注額	319	217	4	64	14	142	22	106	114
■ 半導体製造装置 受注額	727	837	375	204	487	796	1,088	1,236	1,332
● 受注残高	2,866	2,731	2,328	1,733	1,731	2,045	2,224	2,290	2,502

受注残高内訳	FPD/PVE	1,417	1,406	1,206	995	810	844	700	567	479
	SPE	1,448	1,325	1,122	737	920	1,200	1,523	1,723	2,023



四半期 地域別 SPE+FPD/PVE受注額

(単位:億円)



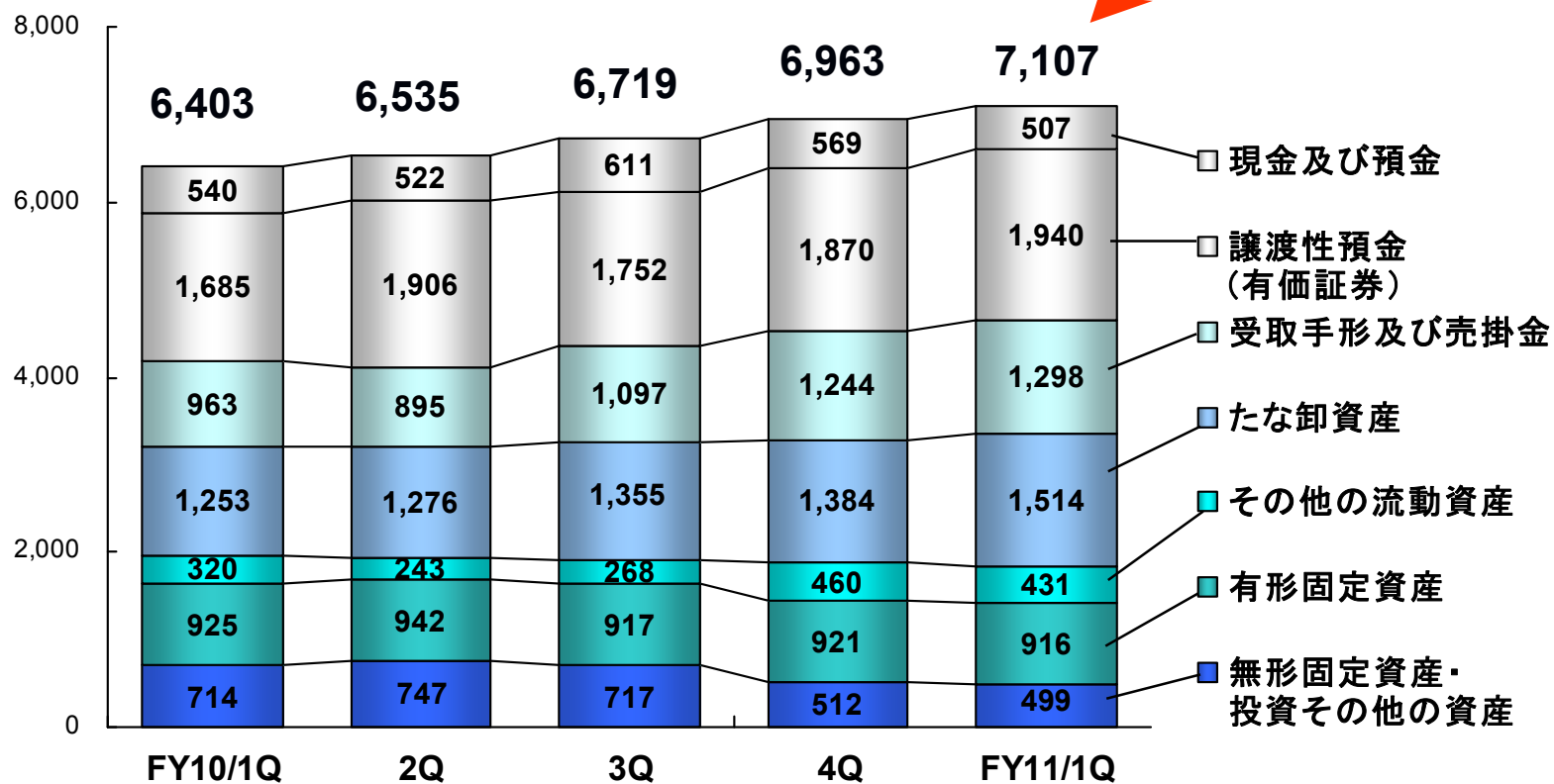
■ 国内	318	444	173	46	101	102	181	168	256
■ 米国	143	281	104	82	118	110	202	233	186
■ 欧州	79	59	15	1	19	22	45	38	69
■ 韓国	228	90	56	51	56	137	234	343	311
■ 台湾	121	88	12	45	175	331	284	400	425
■ 中国・東南ア他	156	91	17	41	30	234	163	161	197



2011年3月期 第1四半期決算(連結)

資産

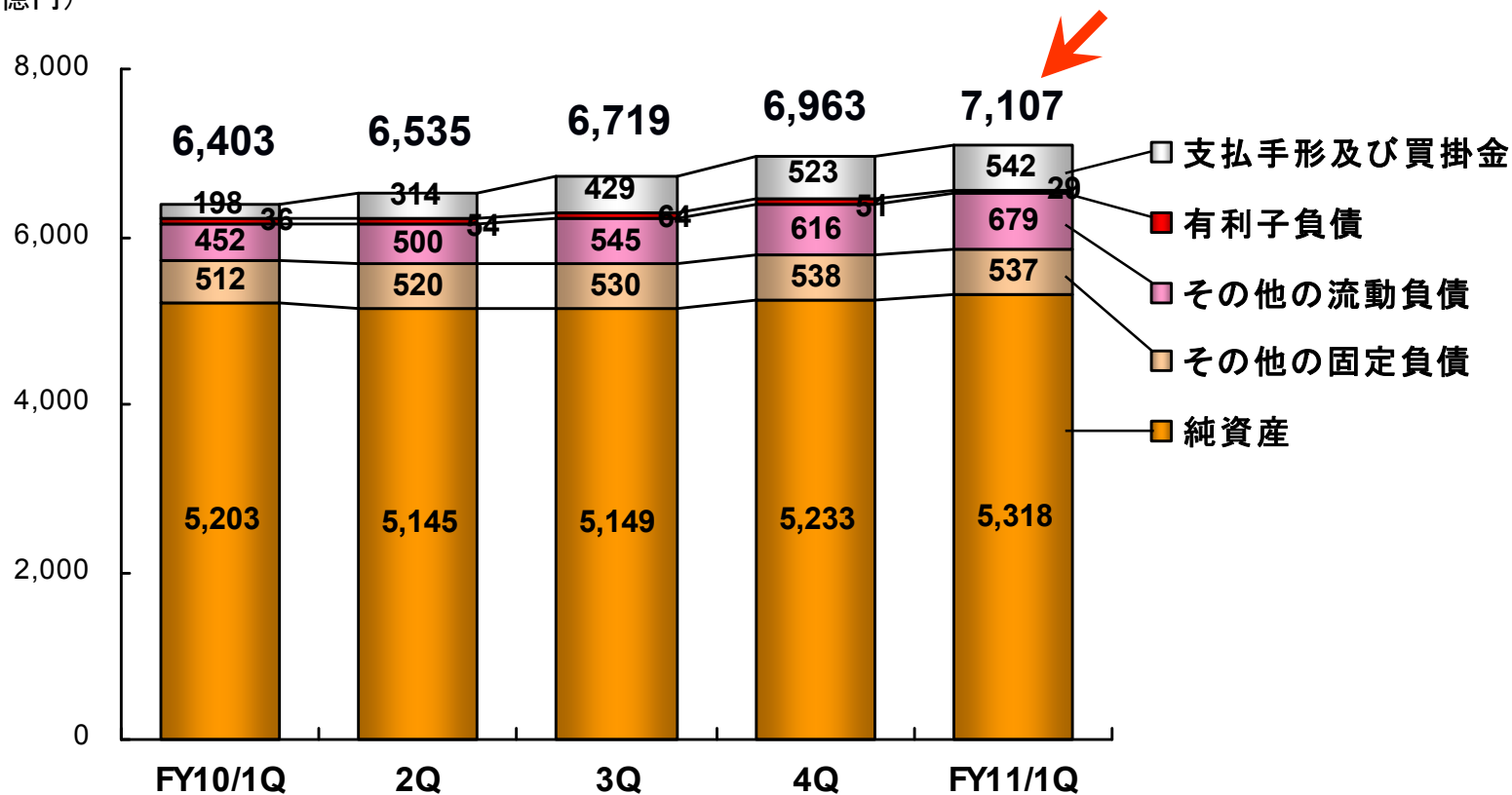
(単位:億円)



2011年3月期 第1四半期決算(連結)

負債・純資産

(単位:億円)



有利子負債/自己資本

0.7%

1.1%

1.3%

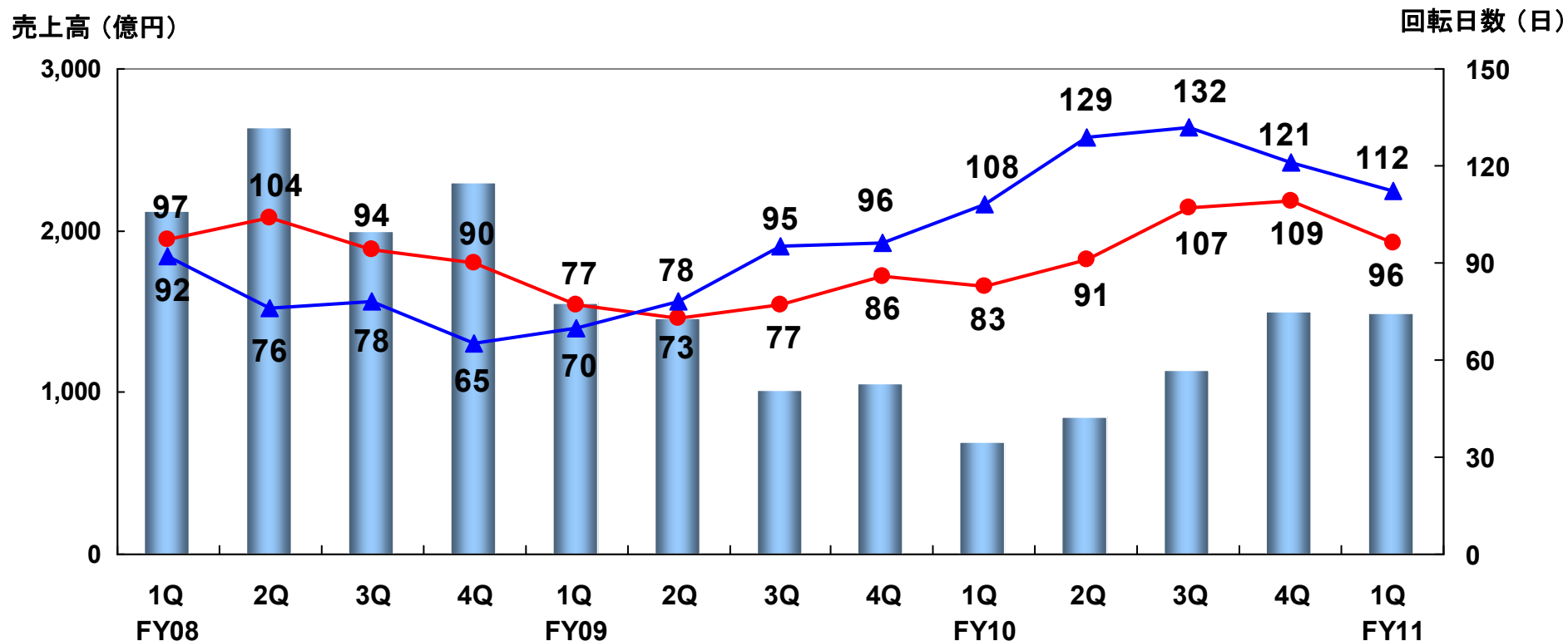
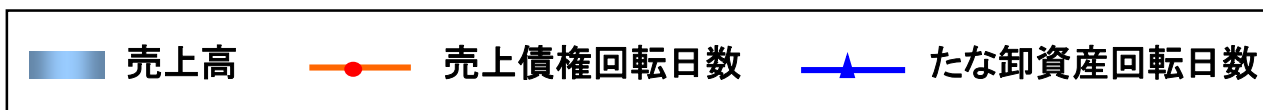
1.0%

0.6%

*自己資本＝純資産－(新株予約権＋少数株主持分)



たな卸資産・売上債権の回転日数



*回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365



2011年3月期 第1四半期決算(連結)

キャッシュ・フロー

(単位:億円)



		FY2010				FY2011
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
営業活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		143	259	▲54	133	98
	税金等調整前当期純利益	▲184	▲78	37	147	192
	減価償却費	49	49	50	50	37
	仕入債務、売上債権、棚卸資産の増減	280	152	▲166	▲84	▲185
	その他	▲1	135	24	19	54
投資活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		▲53	▲517	597	69	▲44
	設備投資等	▲13	▲70	▲13	▲40	▲41
	その他(3ヶ月超の預金への預入等)	▲40	▲447	611	110	▲3
財務活動により調達(▲:使用)したキャッシュ		▲10	19	0	▲13	▲37
	有利子負債の増加(▲:減少)	▲1	17	9	▲13	▲21
	配当金	▲7	-	▲7	-	▲14
	その他	▲1	1	▲1	0	▲1
現金及び現金同等物に係る換算差額		6	▲3	▲0	0	▲9
現金及び現金同等物の増加額(▲:減少)		86	▲241	543	191	7
現金及び現金同等物の期首残高		658	745	504	1,048	1,239
現金及び現金同等物の期末残高		745	504	1,048	1,239	1,247
(ご参考)現預金及び譲渡性預金の期末残高		2,225	2,429	2,363	2,439	2,447



2011年3月期 第1四半期決算(連結)

セグメント情報

単位: 億円

	報告セグメント			その他	調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器			
売上高	1,031	203	215	36	▲37	1,448
セグメント利益 (税前利益ベース)	223	27	4	6	▲68	192
セグメント 利益率	21.6%	13.7%	1.9%	17.1%	-	13.3%

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものがあります。

1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。
2. セグメント利益の調整額▲68億円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費▲49億円であります。
3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。
4. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

